光学素子、精密金型の超精密研削加工

超精密CNC成形平面研削盤

機種名

SGU52SXSN4 (株)ナガセインデクレックス 1999年度購入



特徴

砥石軌道の同時3軸制御により、 平面および曲面の超精密研削 加工が可能な装置

【主な仕様】

•静圧油軸受、静圧油案内

•テーブルサイズ : 400mm×200mm

•最小設置位置決め分解能

上下、前後 : 0.01μm 左右 : 0.1μm

・取り付け可能な砥石寸法

外径 : φ175~255mm 内径 : φ50.8mm

: 最大20mm

・砥石の回転数 : 最大3600rpm・NC装置 : FUNUC 15i-M

加工事例



超硬合金のトーリック形状加工



SiCセラミックスの球面加工

料金等

施設開放:3,100円/時

操作法説明:31,200 円(8時間)

※基礎的な操作法のみの金額です。

研究員による支援

3,900 円 / 時

当センターで開発した焼入鋼、超硬合金、セラミックスなどの鏡面研削加工技術の

技術移転も実施しています。

機器のご利用には、事前に打ち合わせをさせていただきます。

ご利用申し込みは実施日の3日前まで可能です。